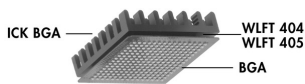


Data sheet Product ICK BGA 33 x 33 x 14

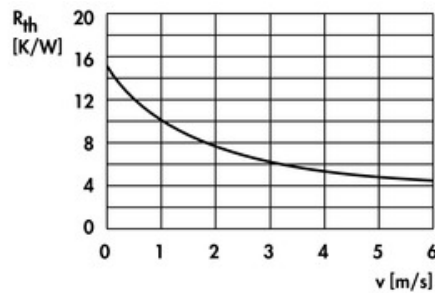
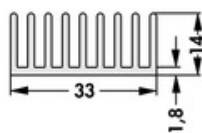
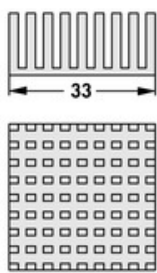


Heatsinks and active heatsinks for processors>Heatsinks for BGAs
33 x 33 x 14 mm, for IC design BGA and others

Features

way of fixation:	<ul style="list-style-type: none"> • therm. conductive foil • therm. cond. adhesive
socket:	universal
suitable for processor type:	universal
width:	33 mm
height:	14 mm
plate thickness:	1.8 mm
length:	33 mm
thermal resistance:	15 - 4.3 K/W
dissipation loss:	4 W
surface:	black anodised

Technical Drawing



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:

Click to view products by [Fisher](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[657-20ABPNE](#) [73452PPBA](#) [A22-4026](#) [120-1873-007](#) [218-40CTE3](#) [253-122ABE-22](#) [PSC22CB](#) [295-2](#) [CLP212SG](#) [D10100-28](#)
[BDN183CBA01](#) [3-21053-4](#) [32438](#) [LAE66A3CB](#) [511-3U](#) [73381PPBA](#) [73403PPBA](#) [7G0047C](#) [8191-E40](#) [510-12M](#) [D10650-40T5](#) [6225B-](#)
[MT6G](#) [ATS-54310K-C2-R0](#) [648-51AB](#) [657-20ABPESC](#) [679-25AG](#) [FK 212 CB SA](#) [FK225 SA L1](#) [6801G](#) [680-5K](#) [SK145 37 5STSTO220](#)
[TS-11042-CY](#) [S14K35G3S5](#) [8924G](#) [7717-133DAP](#) [7717-26DAP](#) [4509](#) [SW25-4G](#) [CLP-215](#) [CLP-207](#) [SK409 25 4STS](#) [SK104 50 8STS](#)
[SK129 25 4STS](#) [SK129 50 8STS](#) [D20850-40-T2](#) [APF30-30-10CB/A01](#) [V8508E](#) [268-85CTE](#) [43808-04](#) [BDN123CBA01](#)